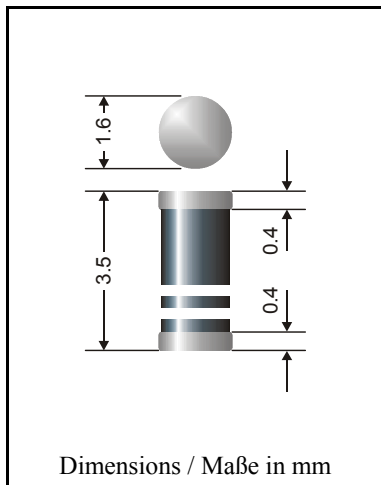


Surface Mount Si-Rectifiers

Si-Gleichrichter für die Oberflächenmontage



Nominal current – Nennstrom	0.5 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case MiniMELF Kunststoffgehäuse MiniMELF	SOD-80 DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

- Marking:
1. white ring denotes “cathode” and “standard rectifier family”
 2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
- Kennzeichnung:
1. weißer Ring kennzeichnet “Kathode” und “Standard-Gleichrichterfamilie”
 2. farbiger Ring kennzeichnet “Period. Spitzensperrspannung” (siehe unten)

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	2. Cathode ring 2. Kathodenring
GL 34A	50	50	gray / grau
GL 34B	100	100	red / rot
GL 34D	200	200	orange
GL 34G	400	400	yellow / gelb
GL 34J	600	600	green / grün
GL 34K	800	800	blue / blau
GL 34M	1000	1000	violet(t)

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

$T_T = 75^\circ\text{C}$ I_{FAV} 0.5 A

Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwell

$T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 10 A

Rating for fusing, $t < 10$ ms
Grenzlastintegral, $t < 10$ ms

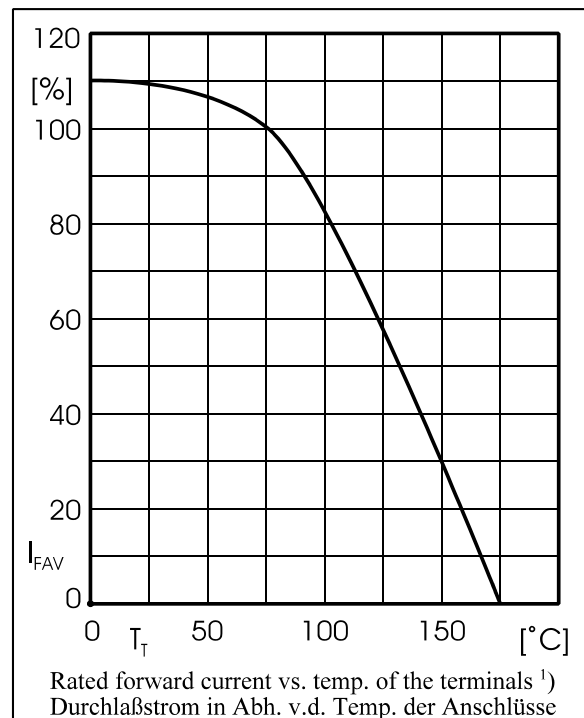
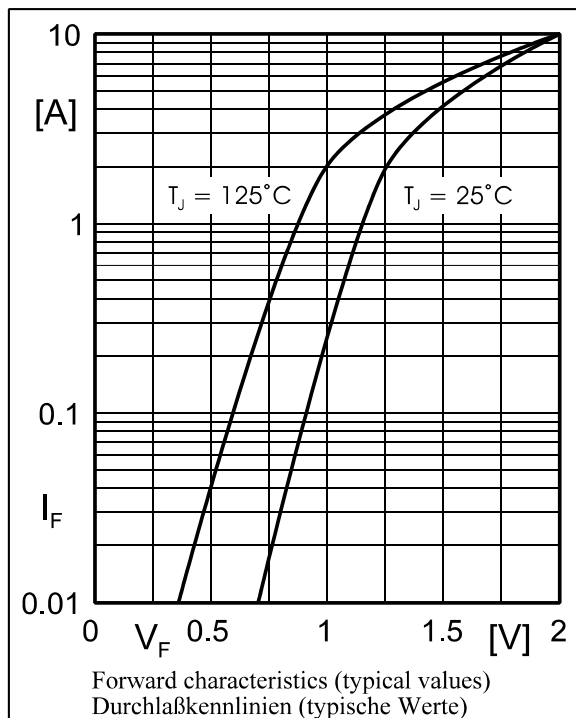
$T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 0.5 A²s

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+175°C
 T_s – 50...+175°C

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 0.5\text{ A}$	GL 34A - G GL 34 J - M	V_F V_F	$< 1.2\text{ V}$ $< 1.3\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_A = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$		I_R I_R	$< 5\text{ }\mu\text{A}$ $< 50\text{ }\mu\text{A}$
Typical reverse recovery time Typische Sperrverzugszeit		$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25\text{ A}$		t_{rr}	$1.5\text{ }\mu\text{s}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft				R_{thA}	$< 150\text{ K/W}^1)$
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche				R_{thT}	$< 70\text{ K/W}$



¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß